PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-339586

(43) Date of publication of application: 26.11.1992

(51)Int.CI.

B23K 26/06 H01S 3/00

H01S 3/00 H01S 3/08

H01S 3/105

(21)Application number: 03-107069

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

13.05,1991

(72)Inventor: KUZUMOTO MASAKI

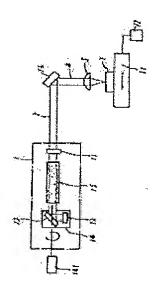
TAKENAKA YUJI

(54) LASER BEAM MACHINE

(57)Abstract:

PURPOSE: To allow laser processing without having anisotropy of processing with high performance by forming a reflection mirror turnable around the axis of a laser beam and controlling this mirror in such a manner that the moving direction of a work piece and the polarization direction of a linearly polarized beam align.

CONSTITUTION: The reflection mirror 13 which is an optical element to select polarization components is disposed between resonance mirrors 11 and 12. A total reflection mirror 12 and the reflection mirror 13 for polarization selection are integrated and are housed in a rotating block 14. The moving direction of the work piece 7 is detected by a sensor 72 and is fed back to a reflection mirror rotating mechanism 141 which controls the rotation of the rotating block 4 so as to align the moving direction of the work piece 7 and the polarization direction of the laser beam 2. Since the axis of polarization of the linearly polarized laser beam 2 aligns to the moving direction of the work piece at all times, the high-quality laser processing free from the anisotropy of the processing is execute with the high performance.



(19)日本国特許庁 (JP)

四公田特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-339586

(43)公開日 平成4年(1992)11月26日

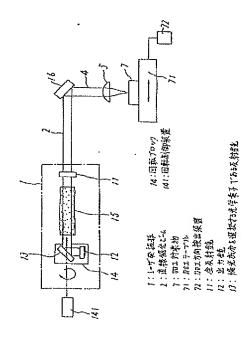
(51) Int.CL ⁵ B 2 3 K H 0 1 S	3/00	識別紀号 E B	庁内整理番号 7920-4E 7630-4M	FI			技術	支術表示簡所
	3/08 3/105		7630-4M 7630-4M	H01S	3/08 審査請求		Z 請求項の数 1 (s	全 4 頁)
(21) 出願番号 (22) 出願日		特顯平3-107069		(71) 出願人) 出願人 000006013 三菱電機株式会社			
		平成3年(1991)5月	(72)発明者	基本 居崎市場	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 葛本 昌樹 尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三菱電機 株式会社中央研究所内			
				(72) 発明者		表口本町 8	3丁目1番1号 E所内	三菱電機
				(74)代理人	. 弁理士	商田 🗧	中 (外1名)	

(54) 【発明の名称】 レーザ加工装置

(57)【要約】

【目的】 レーザ加工性能の高精度化を図る。

【構成】 直線偏光ビーム2を発生するレーザ発振器1 において、偏光方向を制御する構成14を持ち、加工対 象物7の移動方向と同一方向にレーザビームの偏光方句 を一致させるように構成する。



1

【特許請求の範囲】

全反射鏡と出力鏡からなるレーザ共振器 「請求項1」 と、この共振器の光軸上に配設され、偏光成分を選択す る光学素子を有し、直線偏光ビームを発生するレーザ発 振器を用いる加工装置において、上配光学素子がレーザ 光軸に対して傾けて設置した反射鏡であり、この反射鏡 と上記全反射鏡を一体としてレーザ光軸に対し回動可能 に設け、加工対象物の移動方向と上記直線偏光ピームの 偏光方向が一致するように制御したことを特徴とするレ ーザ加工装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、レーザ加工装置の性 能向上に関するものである。

[0 0 0 2]

【従来の技術】図4は、例えば特朗昭56-13409 4号公報に記載された従来の円偏光ビームを用いたレー **ザ加工装置を示す構成図である。図において、1は直線** 偏光化されたレーザビームを発生するレーザ発振器、2 は発振器1より出力された直線偏光ビーム、3は直線偏 20 ザビームの偏光方向を制御するようにしたものである。 光を円偏光に変換する位相調整板、4は円偏光化された レーザビーム、5は集光レンズ、6は集光されたレーザ ビーム、7は加工対象物を示す。

【0003】レーザ発振器1より直線偏光で出力された レーザビーム2は位相調整板3により円偏光ビーム4に 変換され、集光レンズ5により加工対象物7に照射され 加工に使用される。レーザビームの偏光成分と加工性能 についてはOIsenらによって系統的にまとめられて おり、その結果を図5の説明図に示す。図5 (a)~ (d) は直線偏光レーザビームを用いて切断実験を行な 30 った結果であり、それぞれ加工対象物の移動方向に対し レーザピームの偏光方向を変化させたときの例である。 上方に加工対象物の移動方向(実線矢印)とレーザビー ムの偏光方向(破線矢印)を装し、下方に加工対象物の 切断面を表す。図5 (e) には円偏光による加工例を併 記した。加工対象物の進行方向と直線偏光の偏光方向が 一致したとき最も良好な加工結果が得られ、両者の方向 を一致させる事が望ましいといえる。しかし、通常レー ザ加工では加工対象物を2次元で移動させるため、直線 **偏光ビームを用いた加工では図より明らかなように、加** 工対象物の移動方向により加工の異方性を生じることが 知られている。この異方性を解消するために提案された ものが円偏光ビームによる加工である(図5(e))。 円偏光ビームによる加工性能は直線偏光ビームによる加 工と比較して、加工対象物の移動方向と直線偏光の偏光 軸が一致している場合(図5(a))には及ばないもの の、それ以外の場合(図5 (b) (c) (d)) よりも 優れており、しかも加工の異方性がなく、安定な加工が 実現される。従って、現在とくに切断加工においては、 この円偏光ビームが使用されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】従来のレーザ加工装置 は以上のように構成されているので、円偏光ビームによ る加工は加工の異方性は生じないものの、レーザビーム の偏光方向と加工対象物の移動方向を一致させた場合の 直線偏光ビームによる加工能力には及ばないといった問 題点があった。

【0005】この発明の上記のような問題点を解消する ためになされたものであり、加工対象物を二次元で移動 10 させた場合にも、現在使用されている円偏光による加工 性能を上回り、かつ、加工の異方性を生じないレーザ加 工装置を提供することを目的をする。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明に係わるレーザ 加工装置は、全反射鏡と出力鏡からなるレーザ共振器の 光軸上に配設され、偏光成分を選択する光学素子をレー ザ光軸に対して傾けて設置した反射鏡とし、この反射鏡 と上記全反射鏡を一体としてレーザ光軸に対し回動可能 に設け、加工対象物の進行方向に対応し、発生するレー

[0007]

【作用】この発明におけるレーザ加工装置では、レーザ 共振器の光軸上にレーザ光軸に対して傾けて設置した。 偏光成分を選択する反射鏡と共振器を構成する全反射鏡 を一体としてレーザ光軸に対し回動可能に設け、加工対 象物の移動方向と直線偏光ビームの偏光方向が一致する ように制御する。即ち、加工対象物の移動方向に対して 最も加工性能の高い偏光状態、即ち、移動方向と直線偏 光の偏光軸が常に等しくなるように保持することで、最 大の加工性能を引出し、かつ、加工の異方性を生じず、 均質な加工を行える。

[0008]

【実施例】

実施例1. 図1はこの発明の一実施例のレーザ加工装置 を示す構成図であり、図において、出力鏡11および全 反射鏡12よりレーザ共振器は構成され、この2枚の共 振器ミラー11、12の間に レーザ光軸に対して45 傾けて偏光成分を選択する光学素子である反射鏡13 が配設されている。また、この実施例では図に示すよう 40 に、偏光選択用反射鏡13と共振器を構成する全反射鏡 12は一体化され、回転プロック14内に収められてい る。この回転プロック14はレーザ光軸に対し垂直な面 内に回転可能な構成となっている。15はレーザ媒質、 16は反射鏡である。

【0009】 共振器ミラー11、12の間にレーザ光軸 に対して45°傾けて設撥された偏光選択用反射鏡13 により、常に、反射鏡13の面に対して平行な成分の直 線偏光が選択される。即ち図1の構成では紙面垂直方向 の直線偏光ピームとなる。これは、光軸に対して傾けて 50 配置された反射鏡13に対するP波とS波の反射率の差

3

に起因するものである。即ち、共振器内でのこのP波と S波に対するわずかな反射率の差により、生き残った成 分のみがレーザ媒質により選択的に励起され前述の直線 偏光となるわけである。共振器内で選択されるレーザビ 一ムの偏光成分は前述のように常に偏光成分選択用反射 鏡13に対し平行な面に規定される。このため、この反 射鏡13を回転することにより、任意の方向の直線偏光 ビームを発生することが可能となる。また、全反射鏡1 1と反射鎖13を一体化して回転する構成のためレーザ ビームの出射方向はこの回転に依存せず一定である。そ して加工対象物7の移動方向を検出するセンサ72 (こ こでは、加工テーブル71の駆動用モータの信号を検出 するシステムを採用している。) による制御信号を回転 制御装置である反射鏡回転機構141にフィードバック することにより常に加工対象物?の移動方向とレーザビ 一ム2の偏光方向を合致させることができる。これによ り、レーザビームによる加工能力を最大限に活用するこ とができ、もちろん、移動方向による加工性能の異方性 はなく、安定な加工が実現される。

【0010】実施例2. なお、上記実施例では安定型共 20 振器の場合について説明したが、図2のこの発明の他の 実施例の構成図に示すように、不安定型共振器でも同様 の効果が得られる。図中111は金属製の凸面鏡、11 2は中央部に丸い穴が開いた平面鏡、113は反射鏡で ある。

【0011】また、図3に示すようにミラー中央部に部分透過性を有するミラー121を用いた場合にも同様の効果を奏する。図3はミラー径方向の反射率特性をミラー模式側面図に対応して表す説明図である。

【0012】また、ガスレーザを例にとって説明した 30が、その他のレーザ媒質でもよい。

【0013】さらに、レーザビームが完全に直線偏光でなく、楕円偏光状態であっても同様の効果を奏する。

[0014]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、全反射鏡と出力鏡からなるレーザ共振器の光軸上に配設され、偏光成分を選択する光学素子をレーザ光軸に対して傾けて設置した反射鏡とし、この反射鏡と上記全反射鏡を一体としてレーザ光軸に対し回動可能に設け、加工対象物の移動方向と上記直線偏光ビームの偏光方向が一致するように制御したので、直線偏光レーザビームの偏光軸が常に加工対象物の移動方向に一致し、高性能で、加工の異方性のない高品質なレーザ加工が実現できるレーザ加工装置が得られる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の実施例1のレーザ加工装置を示す構成図である。

【図2】この発明の実施例2の不安定型共振器を用いた レーザ加工装置を示す構成図である。

【図3】この発明に係わる中央部に部分透過性を有する ミラーとその反射率を示す説明図である。

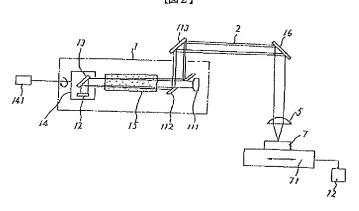
【図4】従来のレーザ加工装置を示す構成図である。

【図5】図5 (a) ~ (e) はそれぞれレーザビームの 偏光特性が加工性能に与える影響について示す説明図で ある。

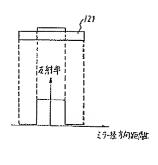
【符号の説明】

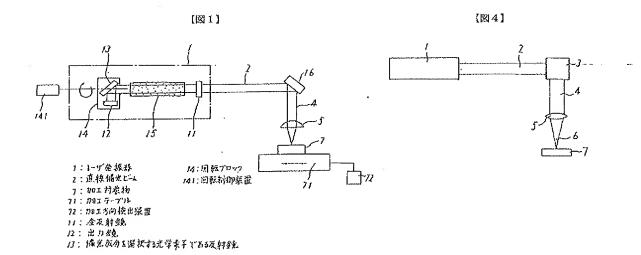
- 1 レーザ発振器
- 2 直線偏光ピーム
- 7 加工対象物
- 11 出力鏡
- 12 全反射鏡
- 13 偏光成分を選択する光学楽子である反射鏡
- 14 回転プロック
- 71 加工テーブル
- 72 加工方向検出装置
- 141 回転削御装置

[図2]



【図3】





[図5]

